

就活生必見!!

未来への挑戦状

～先端半導体が拓く未来社会のビジョン～

申し込みはこちら



2024年3月23日(土) 9:15～11:45

応物講演会内 61B 会場

東京都市大学世田谷キャンパス/オンライン

基調講演

Rapidus株式会社 石丸 一成 「夢の中へ ～探しものは何ですか?～」

技術者講演

- キオクシア株式会社
社内最速の特許提案への挑戦 中原 康宏
- 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ
年齢も立場も関係ない! 技術的イノベーションへの第一歩 平尾 司
- 株式会社日立ハイテク
海外顧客との未来協創 -失敗を恐れずに挑戦を! - 門脇 哲郎
- 株式会社ニコン
半導体装置ビジネス(露光・計測・検査)におけるNikonのチャレンジと将来ビジョン 加藤 将
- キヤノン株式会社
先端ウエハ計測技術開発とその搭載への挑戦 中森 貴也
- 株式会社堀場製作所
計測機器メーカーでの仕事～「はかる技術」をデータサイエンスで進化させる～ 平井 あすか
- アブライド マテリアルズ ジャパン株式会社
半導体の最先端のその先で働くということ 澤里 旭
- 東レエンジニアリング株式会社
半導体実装装置メーカーから見た今後の展望 梅田 英知
- ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
小さなディスプレイ、大きな可能性: 映像の未来を創る挑戦 甘利 浩一

主催

応用物理学会・日本半導体製造装置協会SEAJ

企画

界面ナノ電子化学研究会・インダストリアルチャプター

問い合わせ先

公益社団法人 応用物理学会事務局

Tel : 03-3828-7721 Fax : 03-3828-1810 E-mail : meeting@jsap.or.jp

オンライン
無料